

苏州晶湛半导体有限公司
大尺寸硅衬底氮化镓外延材料生产扩建项目

竣工日期公示

苏州晶湛半导体有限公司成立于 2012 年 3 月,公司致力于第三代半导体氮化镓电子材料和光电材料的研发与产业化,2014 年公司在苏州工业园区金鸡湖路 99 号纳米城投资 3200 万元,独立进行氮化镓外延片的开发。为了满足企业发展需求,公司出资 2922 万元,扩建大尺寸硅衬底氮化镓外延材料生产项目,新增年产氮化镓外延片 30000 片。公司 2019 年 3 月 20 日获得苏州工业园区行政审批局立项备案(项目代码:苏园行审备[2019]95 号),公司在苏州工业园区企业服务平台进行了环评申报登记。本次扩建项目仍位于苏州工业园区纳米城西北区 19 栋 4 楼,新增租赁面积约 200m²。

2019 年 02 月,苏州晶湛半导体有限公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制完成了《苏州晶湛半导体有限公司大尺寸硅衬底氮化镓外延材料生产扩建项目环境影响报告表》,并于 2019 年 04 月 02 日取得了苏州工业园区国土环保局的审批意见(档案编号 002366100)。

现开展本项目的验收工作,根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十一条之规定,先对本项目的竣工日期进行公示。

竣工日期:2019年10月25日

苏州晶湛半导体有限公司

日期:2020年02月28号

